

# BroadElex DE 200

绝缘结构墨水(优化中)

BroadTeko

## 产品概述

BroadElex DE200是一款针对喷墨打印开发的绝缘墨水，该绝缘墨水粘度低、固化速度快、固化效果好等特点，适合EPSON喷头等多种喷头打印。该绝缘墨水可用于打印电路板基板、单/多层电路板，实现PCB数字喷墨打印制造。



## 固化方式

- 395nmUV灯固化
- 365nmUV灯固化
- UV固化后150℃烘烤（推荐）

## 产品优点

- 卓越的绝缘性能
- 打印极为流畅
- UV固化速度快
- 良好的韧性和硬度

## 墨水参数

测试	性能指标
体系	UV溶剂体系
颜色	浅黄
粘度	*5~50mPa·s
表面张力	32.2mN/m
附着力	0级（100% 不脱落）
硬度	2H

\* 粘度可调

# BroadElex DE 200

绝缘结构墨水（优化中）



## 针对不同喷头墨水型号 及 喷墨打印绝缘结构案例

项	BroadElex-DE200	BroadElex-DE200_KM	BroadElex-DE200_RH
喷头	爱普生全系列	Konica 512i, 1024i系列	理光GEN5, GEN6
材料	光固化树脂	光固化树脂	光固化树脂
粘度（cp）	5~6cP	~30cp(需喷头加热)	~30cp（需喷头加热）
备注：	<a href="http://www.BroadTeko.com">www.BroadTeko.com</a>		

